

京都ビジネスパートナー交流会2008 技術アライアンスコーナー
技術アライアンス情報シート

技術アライアンス情報	
企業名	株式会社村田製作所
資本金	6,937,600 万円
従業員	6,232 名
事業内容(扱い製品)	セラミックコンデンサー等電子部品製造・販売
担当部署	
アライアンス(又は調達)分野	
アライアンス(又は調達品)の概要	金属プレス、機械加工、メッキ、樹脂成形等
条件等	
自社サイト	http://www.murata.co.jp
調達サイト	http://www.murata.co.jp/procurement/index.html
求める技術概要・得意分野	

技術アライアンス情報 その他調達項目								
= 今すぐ求めている = 将来的に求めている = 検討できる × = 求めていない								
項目	小項目	ランク	小項目	ランク	小項目	ランク	小項目	ランク
1. 機器・設備設計～製作	ア) 自動組立機		イ) 自動検査装置	×	ウ) 治工具	×	エ) その他()	
2. 金型設計～製作	ア) 樹脂成型		イ) プレス		ウ) ダイカスト	×	エ) その他()	
3. 機械加工	ア) MC加工		イ) NC旋盤		ウ) 手動式機械加工	×	エ) その他()	
材 料								
4. 板金	ア) 大型	×	イ) 中型	×	ウ) 小物	×	エ) 精密板金	×
材 料								
5. 製缶	ア) 大型	×	イ) 中型以下	×	ウ) 精密製缶	×	エ) 厚さ()mm以上	
材 料								
6. 鍛造	×							
7-1. 鋳造	ア) 鋳鉄	×	イ) アルミ合金	×	ウ) 銅合金	×	エ) その他()	
7-2. ダイカスト	ア) アルミ・同合金	×	イ) 亜鉛・同合金	×	ウ) 銅合金	×	エ) その他()	
8. 表面処理	ア) メッキ		イ) 塗装	×	ウ) 熱処理	×	エ) その他()	
9. 成型	ア) 熱可塑性		イ) 熱硬化性	×	ウ) その他()		エ) その他()	
10. 樹脂機械加工								
11. 電子・電機	ア) 基板実装	×	イ) 盤組立	×	ウ) 機器組立	×	エ) その他()	×
12. 木型・木工								
13. ソフト設計	ア) 組込系システム	×	イ) データ処理	×	ウ) IT通信	×	エ) コンテンツ系	×
14. 試作加工	ア) 設計含む	×	イ) 部品加工	×	ウ) 機器組立	×	エ) その他()	
15. 商品設計	ア) 機械技術	×	イ) 電子技術	×	ウ) 光学	×	エ) その他()	
希望項目	高精度 短納期 海外展開							
その他 具体的にご記入ください								